

东田嵌入式无风扇工控机

DTB-3791-Q670

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

Intel Q670
芯片组酷睿12/13代
处理器

最大支持64G内存

HDMI+VGA+
DP显示接口

3个Intel千兆网口

6个USB3.0

3个COM口
(2个RS232/422/485)

2个PCIeX16插槽

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

芯片组	Intel Q670芯片组
CPU	LGA1700, 支持Intel酷睿12/13代i3/i5/i7/奔腾/赛扬处理器
内存	2*DDR4 2666/2400MHZ SO-DIMM内存插槽, 最大支持64G
显示	1个HDMI接口 (最大分辨率4096*2160@24Hz)、1个VGA接口 (最大分辨率1900*1200@60Hz)、1个DP接口 (最大分辨率4096*2304@60Hz)
硬盘	支持1个2.5寸SATA3.0 SSD硬盘, 1个M.2 M Key插槽
网络	标配3个Intel千兆网口, 可选扩展7个网口
扩展	2*PCIeX16插槽 (X8信号), 最高支持 750W 显卡, 1个M.2 E Key2230插槽 (支持千兆WIFI模块)、1个M.2 B Key2242/2252插槽 (支持PCIe/USB/外部SIM卡, 支持4G/5G等无线功能)
COM	3个串口 (2个RS232/422/485、1个RS232)
USB	6个USB3.0, 另外内部4个USB2.0接头, 最多10个USB口
并口	1个 (可选)
I/O面板接口	1个电源按钮、1个复位键、1个电源指示灯、1个硬盘指示灯、2个音频接口、3个COM、1个VGA、1个DP、1个HDMI、3个LAN、6个USB3.0、4个ANT预留孔、1个2.5寸硬盘抽取盒 (侧面)
系统支持	Windows10/11、Linux
音频	Line-out接口, Mic-in接口
声卡	有
电源	可选电源 (550/800/1000W), 带短路, 过压和过流保护
机箱尺寸	360*235*165mm(宽*深*高)
工作温度	-10~55℃

